

SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会

コンポジット委員会 第 83 回研究会のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

2009 年から毎年開催しております「自動車用途コンポジットシンポジウム」は、昨年度から対象を広げ「モビリティ用途コンポジットシンポジウム」として開催しております。

皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。

敬具

モビリティ用途コンポジットシンポジウム 2026 (18th Symposium on Composites for Mobility Applications)

主催 SAMPE Japan・コンポジット委員会, 日本材料学会・複合材料部門委員会, 同志社大学・先端複合材料研究センター

開催日 2026 年 11 月 6 日(金) 10:00~18:30

会場 同志社大学今出川校地 室町キャンパス 寒梅館 ハーディーホール

参加費

主催・協賛学協会 正会員・賛助会員:	12,000 円 (不課税)
名誉・永年・シニア会員:	8,000 円 (不課税)
非会員:	24,000 円 (税込み)
ポスター発表学生, 主催・協賛学協会 学生会員:	無料
非会員学生:	3,000 円 (税込み)

<先端材料技術協会 (SAMPE JAPAN) 正会員・賛助会員・非会員 参加申し込み方法>

1. 下記の参加登録システム から申し込んでください。

<https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/apply/SAMPE>

✓ □クレジット決済 あるいは □請求書による銀行払いを選択してください。

請求書・領収書はオンライン発行となりますのでご自身にてダウンロードして下さい。

✓ ご不明な点は g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp までお問合せください。

(注) 締め切り後の返金を致しかねます。欠席の場合、代理の方のお名前を、事前にご連絡いただければ参加可能です。また返金の場合、返金費用を差し引いての返金となります。

2. 上記手続き完了後、参加登録完了メールを送付いたしますので、プリントアウトして会場にご持参ください。

● 問合せ先: SAMPE Japan 事務局 <g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp>

<先端材料技術協会 (SAMPE JAPAN) 以外の主催・協賛学協会会員 参加申し込み方法>

下記 forms からお申し込み下さい。申し込み受付メールは送付しませんので、回答の保存をお願いいたします。 <https://forms.cloud.microsoft/r/seB2nFZPY8>

参加費は、シンポジウム当日、受付にて現金にてお支払い下さい。

● 問合せ先: 田中和人 <ktanaka@mail.doshisha.ac.jp>



Society for the Advancement of Material and Process Engineering

〒170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目 39 番 2-401 号(株)ガリレオ内

一般社団法人先端材料技術協会

TEL : 03-5981-9824 / FAX : 03-5981-9852 E-mail: g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL: www.sampejapan.gr.jp

<プログラム(暫定版)>

10:00 - 10:10 開会のあいさつ

10:10 - 11:40 ポスター発表(ショートオーラル・セッション)

11:40 - 12:10 昼休憩

12:10 - 13:00 ポスター発表(ディスカッション)

13:00 -

基調講演

1. 「(仮題)航空機構造に求められる接着技術」

三菱重工業(株)

由井 裕一 氏

2. 「(仮題)AI で変わる複合材料開発 — データ駆動型アプローチの実践」

POLYMERIZE 合同会社

橋本 光 氏

3. 「モータの高回転化を実現する CFRP スリーブソリューション」

カジレーネ(株)

本近 俊裕 氏

4. 「ミズノが考える未来の移動手段 MOBILARIA」

ミズノ テクニクス株式会社

森山 幸俊 氏

ポスター発表(ディスカッション)

17:30 - 18:30 情報・名刺交換会 寒梅館 1 階 Hamac de Paralid (アマーク・ド・パラディ)

<各種締め切り>

・シンポジウム参加申込締め切り: 2026 年 10 月 26 日(月)

<詳細>

最終版のプログラムは,

同志社大学・先端複合材料研究センターの HP をご覧下さい.

<http://rdccm.doshisha.ac.jp>

<各種問い合わせ先>

同志社大学・先端複合材料研究センター

: rdccm@mail.doshisha.ac.jp

あるいは実行委員長 田中和人

: ktanaka@mail.doshisha.ac.jp

まで, ご連絡下さい.

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>

